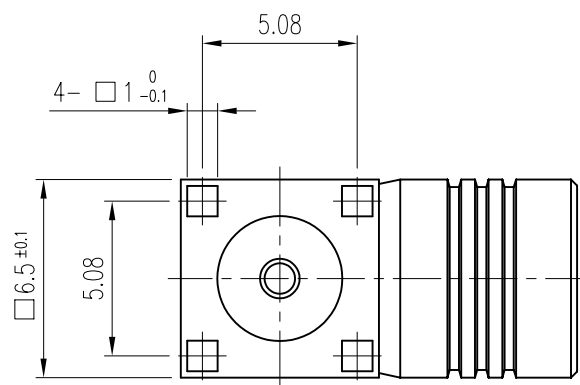
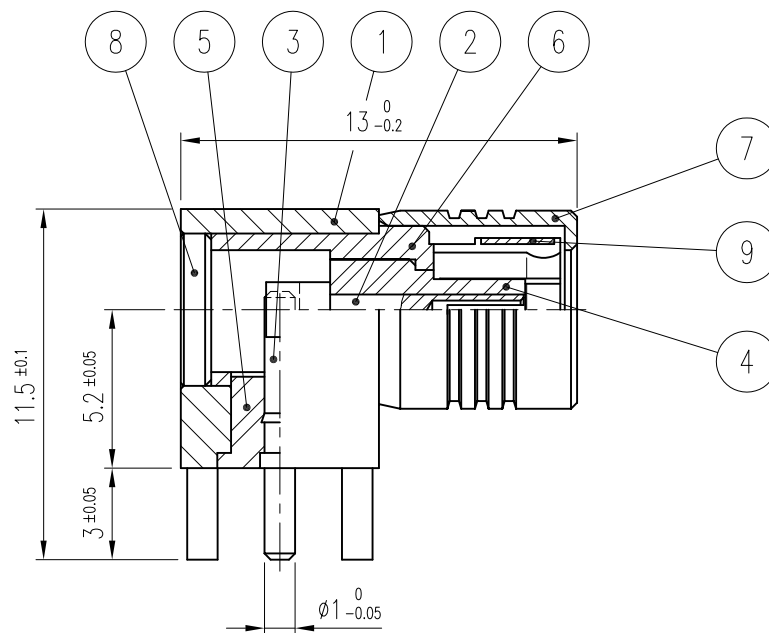


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
IR	Initial Registration			1998. 07. 09.
A	JACK ■■■정방지 개선	이상윤	김기영	1999. 11. 10.
B	고온 납땜사용 (주기2주가)	이상윤	김기영	2000. 01. 27.
C	JACK, SPRING RING 변경	이상윤	김기영	2000. 06. 28.
D	조립성 개선	이상윤	김기영	2000. 09. 14.
E	SPRING RING변경 및 삽입/이탈력 변경	김인철	유일환	2005. 04. 26.
OR	COVER, CAP 도금 변경.	강동우	윤재호	2009. 12. 23.



주 기

- △E 1. 삽입력 : 초기치 4~10kg.fcm이상
이탈력 : 초기치 4~10kg.fcm이상
- △B 2. CONTACT접합부 땀은 고온납땀(220°C)사용할것

	9	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00006-5/1
	8	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00031-5/2 DCO00031-5/4
	7	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-5/2 DCU00021-5/4
	6	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00036-3/1
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00326-N/1
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00285-N/1
	3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00345-5/1
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00363-5/1
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00466-3/1

매체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공치 소수 각도 분수 _____	년월일 2009. 12. 23.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017				
	승인 J.H.YOUN					
재질 _____	검도 I.C.KIM	도명 SMB-LP-4R-R				
	제도 D.W.KANG					
열처리 _____	검도	A4 도번 CN00216-7/1 K315-666-002				
보호피막처리 _____	작성부처 연 구 소					
	작도 5/1 단위 mm 총량 _____					

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO., LTD.

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

50
54

SMB-LP-4R-R

 A_4

도번	CN00216-7/1
	K315-666-002